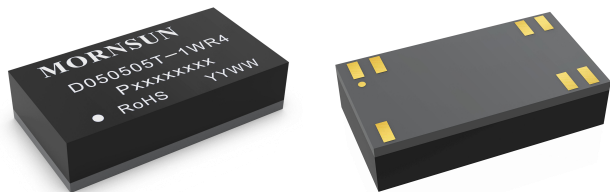


1W，定电压输入，双隔离非稳压双路输出



产品特点

- 超小体积、超薄 DFN 封装(13.20 x 7.00 x 3.10mm)
- 隔离电容低至 15pF
- 隔离电压：输入对输出 3000VDC，输出对输出 1500VDC
- 工作温度范围: -40℃ to +125℃
- 效率高达 87%
- 可持续短路保护

D050505T-1WR4产品是专门针对板上电源系统中需要产生两组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。该产品适用于：数字电路，一般低频模拟电路，继电器驱动电路，数据交换电路等。

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)	输出				满载效率(%) Min./Typ.	最大容性负载 (μF)*
		标称值 (范围值)	电压 (VDC)		电流 (mA) Max./Min.			
—	D050505T-1WR4	5 (4.5-5.5)	Vo1	5	Io1	100/10	83/87	1200
			Vo2	5	Io2	100/10		

注：*两路输出每路最大容性负载一样。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流（满载/空载）	5VDC 输入	—	230/7	241/15	mA
反射纹波电流*		—	10	—	
冲击电压（1sec. max.）	5VDC 输入	-0.7	—	9	VDC
输入滤波器类型		电容滤波			
热插拔		不支持			

注：*反射纹波电流测试方法详见《DC-DC（定压）模块电源应用指南》。

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度		见误差包络曲线图（图 1）			
线性调节率	输入电压变化±1%	—	—	1.2	—
负载调节率	10% 到 100% 负载	—	8	15	%
纹波噪声*	20MHz 带宽	—	30	75	mVp-p
温度漂移系数	满载	—	±0.02	—	%/°C
短路保护		可持续，自恢复			

注：*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法，具体操作方法参见《DC-DC（定压）模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	3000	—	—	VDC
	输出 1-输出 2，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	1500	—	—	
绝缘电阻	输入-输出，输出 1-输出 2，绝缘电压 500VDC	1000	—	—	MΩ
隔离电容	输入-输出，输出 1-输出 2，100KHz/0.1V	—	15	—	pF
工作温度	温度 ≥ 105℃ 降额使用（见图 2）	-40	—	125	°C
存储温度		-55	—	125	

工作时外壳温升	Ta=25℃	--	7	--	℃
存储湿度	无凝结	--	--	95	%RH
回流焊温度*		峰值温度 Tc≤245℃，217℃ 以上时间最大为 60 s			
振动		10-150Hz, 0.75mm, 5G, 90 min. along X, Y and Z			
开关频率	满载，输入标称电压	--	300	--	kHz
平均无故障时间（MTBF）	MIL-HDBK-217F@25℃	7500	--	--	k hours
潮敏等级(MSL)	IPC/JEDEC J-STD-020D.1	等级 3			
注：*实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 标准。					

物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热环氧树脂 (UL94 V-0)
封装尺寸	13.20 x 7.00 x 3.10 mm
重量	0.7(Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B (推荐电路见图 4)
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B (推荐电路见图 4)
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±8kV perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	3Vr.m.s perf. Criteria A

产品特性曲线

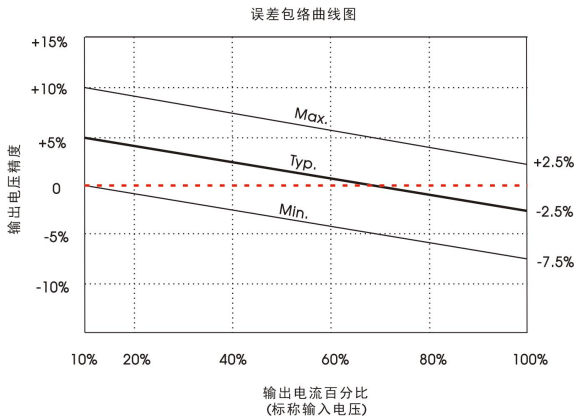


图 1

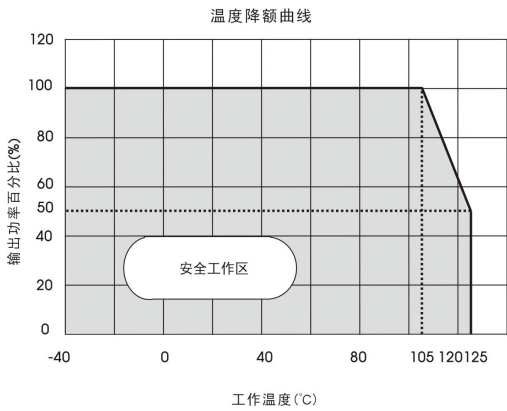
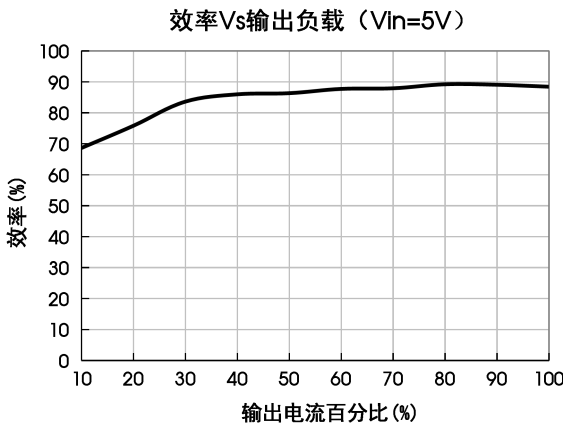
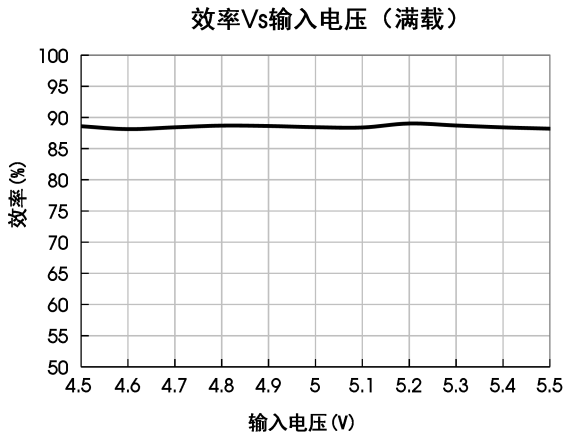


图 2



设计参考

1. 典型应用

若要求进一步减少输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图 3 所示。
但应注意选用合适的滤波电容，对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表 1。

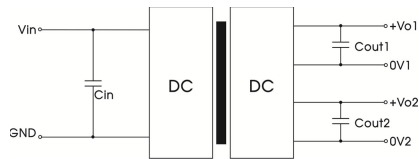


图 3

推荐容性负载值表 (表 1)

Vin	Cin	Vo1	Cout1	Vo2	Cout2
5VDC	4.7μF/25V	5VDC	10μF/25V	5VDC	10μF/25V

2. EMC 典型推荐电路

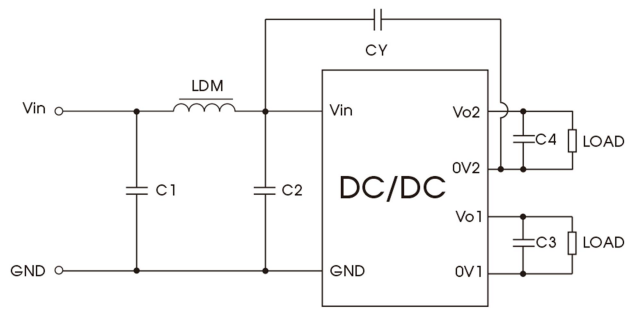


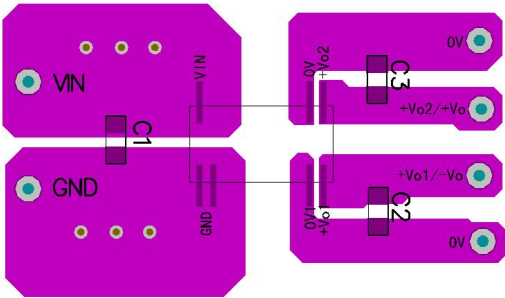
图 4

EMC 推荐电路参数值表 (表 2)

输入 电压 5VDC	输出电压		5VDC
	EMI	C1/C2	4.7μF /25V
		CY	100pF /4kVDC
		C3/C4	参考表 1 中 Cout 参数
		LDM	6.8μH

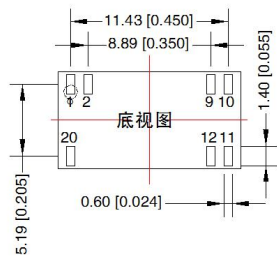
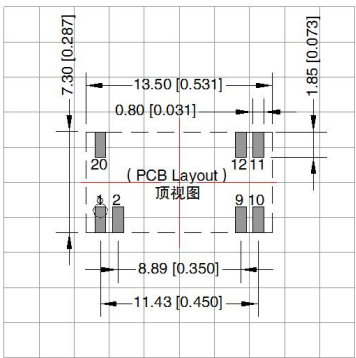
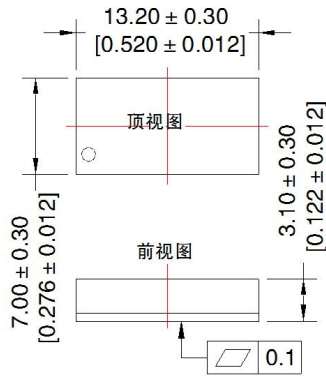
3. 更多信息，请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

温升测试 PCB 布板图



外观尺寸、建议印刷版图

第三角投影

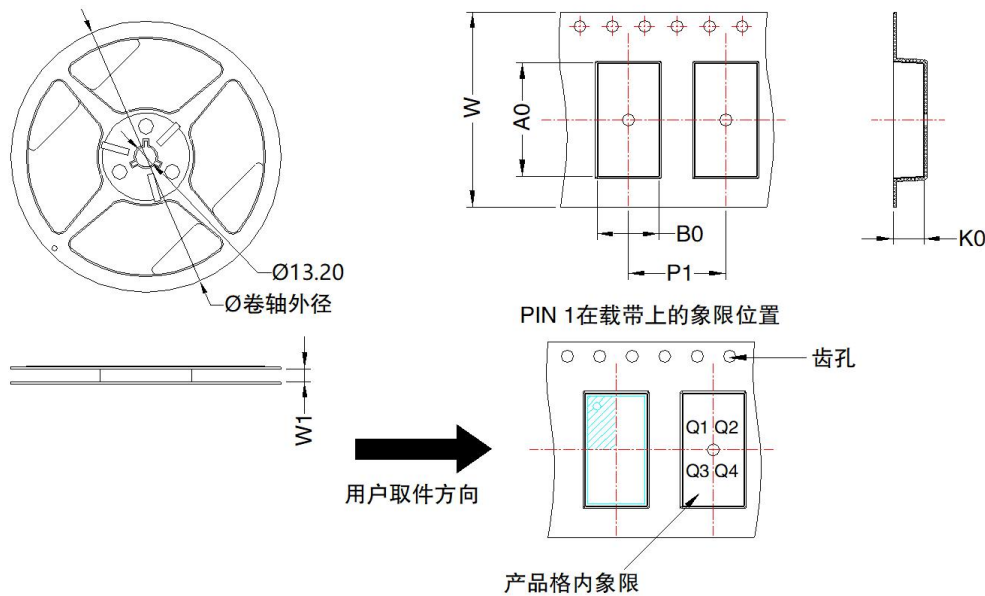


注：
尺寸单位：mm[inch]
未标注公差：±0.10[±0.004]

注：栅格距离 2.54*2.54mm

引脚方式	
引脚	功能
1,2	GND
9	0V1
10	Vo1
11	Vo2
12	0V2
20	Vin

载带包装示意图



器件型号	封装类型	Pin	MPQ	卷轴外径 (mm)	卷轴宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
D05xxT-1WR4	DFN 7x13.2	7	350	180.0	24.4	14.05	7.75	3.8	12.0	24.0	Q1

注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，卷盘包装包编号：58240038；
2. 此产品焊接设计可参照《IPC7093》，焊接指导参照《DFN 封装产品热风枪焊接作业指南》、《DFN 封装产品焊接指南》；
3. 若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
4. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
5. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，标称输入电压和输出额定负载时测得；
6. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
7. 我司可提供产品定制，具体情况可直接与我司技术人员联系；
8. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
9. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn